

Composite-Entlötpitze SOP 8L - Hakko T16-1006

Artikel-Nr. HK-T16-1006

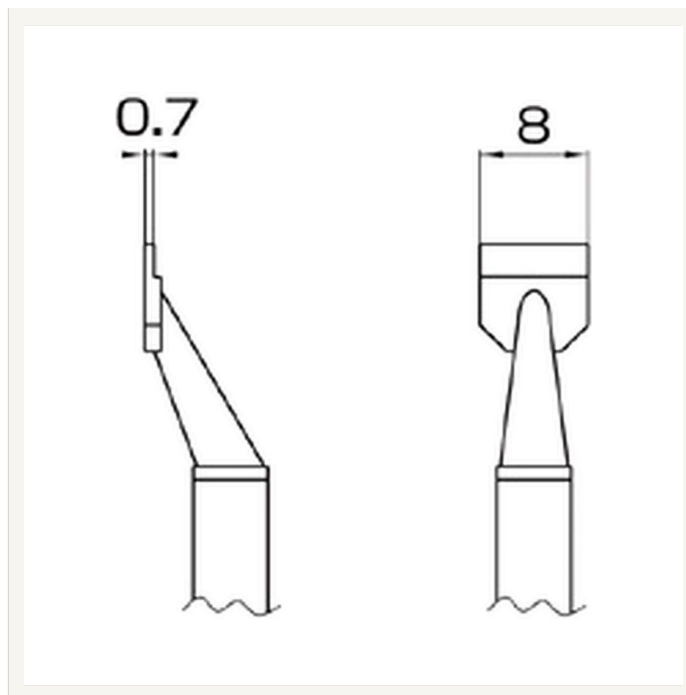
Hersteller Hakko

EAN 4962615028106

Composite-Entlötpitze im Format SOP 8L für die Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette. Ermöglicht das präzise Entfernen von SMD-Bauteilen. Lieferung als 2er-Pack.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T16-1006 ist eine Composite-Entlötpitze, die speziell für das System der FM 2022 Parallel-Entlötpinzette entwickelt wurde. Im Format SOP 8L ausgeführt, ermöglicht diese Spitze das effiziente und kontrollierte Entfernen von oberflächenmontierten integrierten Schaltkreisen und anderen kleinen Bauteilen von Leiterplatten, ohne die umliegende Schaltung zu beschädigen.

HAUPTMERKMALE

- Geometrie im Format SOP 8L für eine präzise Bauteilausrichtung
- Composite-Aufbau für optimale Wärmeübertragung und Langlebigkeit
- Ausschließlich kompatibel mit der FM 2022 Parallel-Entlötpinzette
- Ermöglicht das gleichzeitige Erwärmen aller Bauteilanschlüsse
- Reduziert die thermische Belastung von Leiterplatte und benachbarten Bauteilen
- 2er-Pack für einen längeren Einsatz

ANWENDUNGEN

Ideal für Rework- und Reparaturarbeiten an integrierten Schaltkreisen im SOP-8L-Gehäuse. Wird häufig in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung und bei Reparaturen auf Bauteilebene eingesetzt, wo Präzision und eine minimale thermische Einwirkung entscheidend sind.

LIEFERUMFANG

- 2 × Composite-Entlötspitze SOP 8L